

# 《单片机原理及应用》第十三讲:数模转换系统



#### 12.1数模转换原理及性能指标



#### • 1. 转换原理

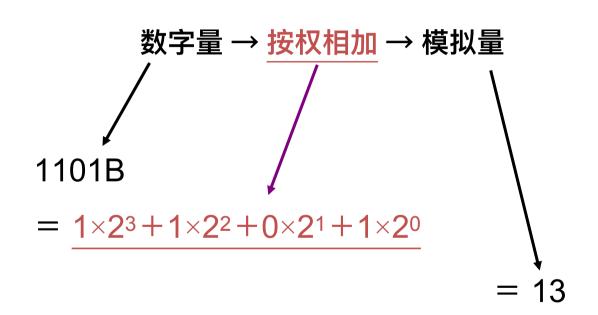
- ▶D/A转换器的原理很简单,可以总结为"按权展开, 然后相加"几个字。
- ▶D/A转换器内部必须有一个解码网络,以实现按权值分别进行D/A转换。
- ▶ 解码网络通常有两种:
  - 二进制加权电阻网络

T型电阻网络



## 转换原理

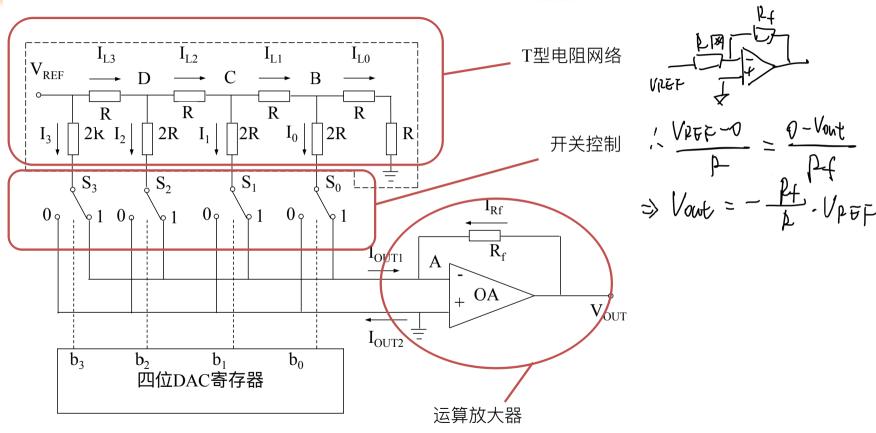






#### T型电阻网络D/A转换原理框图







- 由图可得I<sub>0</sub>=I<sub>10</sub>,根据基尔霍夫电流定律:I<sub>11</sub>=I<sub>10</sub>+I<sub>0</sub>,
- 分析C点到A点的电阻及到地线的电阻可得
- $I_1 = I_{11}$ ,  $MI_0 = 1/2 I_1$ ,
- 同理可推得I<sub>1</sub>=1/2 I<sub>2</sub>, I<sub>2</sub>=1/2 I<sub>3</sub>, 所以可得如下关系:

$$I_3 = \frac{V_{REF}}{2R} = 2^3 \times \frac{V_{REF}}{2^4 \times R}$$

$$I_2 = \frac{I_3}{2} = 2^2 \times \frac{V_{REF}}{2^4 \times R}$$

$$I_1 = \frac{I_2}{2} = 2^1 \times \frac{V_{REF}}{2^4 \times R}$$

$$I_0 = \frac{I_1}{2} = 2^0 \times \frac{V_{REF}}{2^4 \times R}$$





• 事实上, $S_3 \sim S_0$ 的状态是受 $b_3 b_2 b_1 b_0$ 控制的,并不一定是全"1",所以流入A点的电流应该是:

$$I_{OUT1} = b_3 I_3 + b_2 I_2 + b_1 I_1 + b_0 I_0 = (b_3 2^3 + b_2 2^2 + b_1 2^1 + b_0 2^0) \frac{V_{REF}}{2^4 R}$$

选取Rf=R,并考虑A点为虚地,则有  $I_{Rf}=-I_{out1}$ 

可以得到:

$$V_{OUT} = I_{Rf}R_f = -(b_3 2^3 + b_2 2^2 + b_1 2^1 + b_0 2^0) \frac{V_{REF}}{2^4 R}R_f = -B \frac{V_{REF}}{16}$$

对于n位T型电阻网络

$$V_{OUT} = -(b_{n-1}2^{n-1} + b_{n-2}2^{n-2} + \dots + b_12^1 + b_02^0) \frac{V_{REF}}{2^n R} R_f = -B \frac{V_{REF}}{2^n}$$

B为一个二进制数,T型电阻网络的D/A转换输出电压量绝对值与该二进制数的大小成正比

## 性能指标



#### · 主要的性能指标有4条:

#### (1) 分辨率 (resolution)

指D/A转换器<mark>能分辨的最小输出模拟增量,为</mark>满量程值的2-n倍。例如,满量程为10V的8位D/A芯片的分辨率为 $10V \times 2^{-8}$ =39mV;而16位的D/A是 $10V \times 2^{-16}$ = $153\mu V$ 。

#### (2) 转换精度 (conversion accuracy)

转换精度是指满量程时D/A的实际模拟输出值和理论值的接近程度。例如,满量程时理论输出值为10V,实际输出值是在9.99~10.01之间,则其转换精度为±10mV。通常为LSB/2。LSB (Least Significant Bit)是分辨率,指最低1位数字变化引起输出电压幅度的变化量。





#### (3) 偏移量误差 (offset error)

偏移量误差是指输入数字量为零时,输出模拟量对零的偏移值。这种误差通常可以通过D/A转换器的外接VREF和电位器加以调整。

#### (4) 线性度 (linearity)

线性度是指D/A转换器的实际转换特性曲线和理想直线之间的最大偏差。通常线性度不应超出±1/2LSB。

除此以外,指标还有转换速度、温度灵敏度等,通常这些参数 都很小,一般不予考虑。



#### 12.2 C8051F020的DAC功能

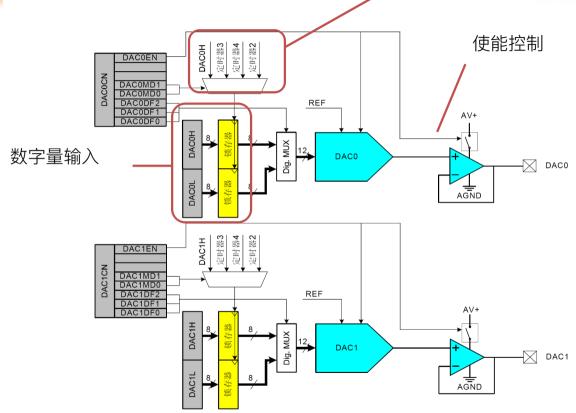


- C8051F020 单片机有两个片内12 位电压方式数/模转换器 (DAC)。
- 每个DAC的输出摆幅均为0V 到(VREF-1LSB),对应的输入码范围是0x000 到0xFFF。
- 控制寄存器DAC0CN 和DAC1CN 使能/禁止DAC0 和DAC1。
- 在被禁止时,DAC 的输出保持在高阻状态,DAC 的供电电流 降到1μA 或更小。
- 每个DAC 的电压基准在VREFD引脚提供。如果使用内部电压 基准,为了使DAC 输出有效,该基准必须被使能。

## DAC 功能框图

#### 输出更新方式









#### 控制寄存器DAC0CN

• 控制DAC工作的主要是控制寄存器DACOCN和DAC1CN,两个SFR分别控制DAC0和DAC1,以

-	. ~~	ᄼᅩᆛ	_ <i>/도</i> 네 <del>, / ^</del>					
位7	位6	位5	位4	位3	位2	位1	位0	复位值
DAC0E N	-	-	DAC0MD 1	DAC0MD 0	DAC0DF 2	DAC0DF 1	DAC0DF 0	00000000
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	地址: 0xD4

位7: DAC0EN: DAC0 使能位

位4-3: DAC0MD1-0: DAC0 方式位。

00: DAC 输出更新发生在写DAC0H 时。

01: DAC 输出更新发生在定时器3 溢出时。

10: DAC 输出更新发生在定时器4 溢出时。

11: DAC 输出更新发生在定时器2 溢出时。

位2-0: DAC0DF2-0: DAC0 数据格式位。



000: DAC1 数	效据字的高 4	位在 DAC1H[3:0],	低字节在 DAC1L 中。
-------------	---------	----------------	---------------

DAC1H	DAC1L					
MSB	LSB					

001: DAC1 数据字的高 5 位在 DAC1H[4:0], 低 7 位在 DAC1L[7:1]。

DAC	DAC1L							
MSB							LSB	

010: DAC1 数据字的高 6 位在 DAC1H[5:0], 低 6 位在 DAC1L[7:2]。

				_				
DAC	C1H	DAC1L						
MSB			LSB					

011: DAC1 数据字的高 7 位在 DAC1H[6:0], 低 5 位在 DAC1L[7:3]。

	DA	C1H				DA	C1L		
MSB							LSB		

1xx: DAC1 数据字的高字节在 DAC1H 中, 低 4 位在 DAC1L[7:4]。

											_
DAC1H								DA	C1L		
MSB								LSB			



## 12.3 DAC 输出更新



- 每个DAC 都具有灵活的输出更新机制,允许全量程内平滑变化并支持无抖动输出更新,适合于波形发生器应用。
- 1. 根据软件命令更新输出

在缺省方式下 (DAC0CN.[4:3] ='00') , DAC0 的输出在写 DAC0 数据寄存器高字节 (DAC0H) 时更新。

注意:写DAC0L 时数据被保持,对DAC0 输出没有影响,直到对DAC0H的写操作发生。

#### • 2. 基于定时器溢出的输出更新

当DAC0MD位(DAC0CN.[4:3])被设置为'01'、'10'或'11'时(分别为定时器3、定时器4或定时器2),对DAC 数据寄存器的写操作被保持,直到相应的定时器溢出事件发生时DAC0H:DAC0L的内容才被复制到DAC 输入锁存器,允许DAC 数据改变为新值。

## 12.4. DAC 输出定标/调整



- 对DAC0 进行写入操作之前应对输入数据移位,以正确调整 DAC 输入寄存器中的数据。
- 这种操作一般需要一个或多个装入和移位指令,因而增加软件 开销和降低DAC的数据通过率。
- 数据格式化功能为用户提供了一种能对数据寄存器DAC0H 和 DAC0L 中的数据格式编程的手段。
- 三个DAC0DF 位 (DAC0CN.[2:0]) 允许用户在5 种数据字格式指定一种,见DAC0CN 寄存器定义。

## 12.5 数模转换举例



- D/A转换器的编程相对A/D转换器要简单。
- 按照要求设置好输出更新的条件,将要转换的数值量送到DAC 数据寄存器就行。
- 下面是产生(1)阶梯波和(2)锯齿波的示例。
- · (1) 阶梯波: 将DAC0设置成输出更新发生在写DAC0H 时,即 直接更新。
- (2) 锯齿波: 将DAC1设置成输出更新发生在定时器2 溢出时。

### 例(1)产生阶梯波



// DAC0用程序更新输出,产生一个阶梯波形。

```
sfr16 DAC0 = 0xd2;
#define UP 0x010
#define T=1000
void main(void)
 int i;
 WATCHDOG_init(); //禁止看门狗
 SYSCLK_init();//外部晶振初始化
 DAC0 init (); //DAC0初始化
 for(i=0;i<=4095;i+UP)
                     //形成阶梯波形
                             //送数字量到DAC0直接更新输出
   DAC0=i;
                              //软件延迟
   d1ms(T);
```

# 看门狗、时钟、延迟函数



```
void WATCHDOG_init(); // 禁止看门狗
 EA = 0;
  WDTCN = 0xDE;
 WDTCN = 0xAD;
 EA = 1;
                               //外部晶振初始化
void SYSCLK init(void)
 OSCXCN=0x67;
 for (n=0; n<255;n++)
 while(!(OSCXCN & 0x80));
 OSCICN=0x88;
                           //软件延迟
void d1ms(int count)
{ int j;
 while(count--!=0)
```

{ for (j=0;j<100;j++); }

## DAC0初始化程序





## (2) 产生锯齿波



```
sfr16 T2 = 0xcc;
Sfr16 DAC1=0xd5;
void main(void)
 WATCHDOG_init(); //禁止看门狗
                   //外部晶振初始化
 SYSCLK_init();
                   //DAC1初始化
 DAC1_init();
 Timer2_init();
 while(1);
```



## 看门狗、时钟



```
void WATCHDOG_init(); // 禁止看门狗
 EA = 0;
 WDTCN = 0xDE;
 WDTCN = 0xAD;
 EA = 1;
                              //外部晶振初始化
void SYSCLK init(void)
 OSCXCN=0x67;
 for (n=0; n<255;n++)
 while(!(OSCXCN & 0x80));
 OSCICN=0x88;
```



## DAC1初始化





#### T2初始化



```
void Timer2 init(void)
                           // 重新装入的时间常数
  RCAP2H = 0x05;
  RCAP2L = 0x00;
                          //初始值
 TH2 = 0x05;
 TL2 = 0x00;
                           // 启动T2
 T2CON = 0x04;
                           // T2中断允许
 IE = 0x20;
                             <del>P</del>096 ⇒ X= 2047
                    4U OV
                    2.048
```



### T2中断程序



```
void T2 ISR() interrupt 5
                    //清中断标志
     TF2=0;
                    //因为是T2溢出更新DAC1输出,
     DAC1++;
                    //所以可以对SFR16操作,
                    //此时并不立即更新
    ①×のドデー
if(DAC1>=0x1000)
                     DAUI>= OXODZB)\
          DAC1=0;
```



### 思考题



- 例(2) 锯齿波: 将DAC1设置成输出更新发生在定时器2 溢出时。
- 增加下列约束条件:
- (1) 锯齿波的周期为100ms; > 修时签 知 @、 \$P\$ \*\*\*
- (2) 锯齿波的最大电压为2V; <sup>2</sup>/// (기) (1)
- 假设时钟为24MHz,使用内部参考电压(2.4V)
- 请问上述程序怎么修改?